

## 第8回 有機/無機接合研究委員会プログラム

日時：2020年12月15日(火) 13:00～16:05

形式：オンライン開催(Microsoft Teams)

| 時間              | 題目  | 講演者   |
|-----------------|---|---|
|                 | 司会 藤野 純司(三菱電機(株))   |   |
| 13:00～<br>13:05 | 委員会議事   |   |
| 13:05～<br>13:45 | 『機能複合化手法としての<br>低温大気圧異種材料接合』<br>(40分)                         | ○重藤 暁津(国立研究開発法人物質・<br>材料研究機構)               |
| 13:45～<br>13:50 | 休憩・準備   |   |
| 13:50～<br>14:30 | 『粗面化めっき法を用いた<br>鉄鋼と樹脂の異種材料接合』<br>(40分)                        | ○新井 進(信州大学)                                 |
| 14:30～<br>14:40 | 休憩・準備   |   |
|                 | 司会 鈴木 孝明(群馬大学)  |   |
| 14:40～<br>15:20 | 『分子シミュレーションベースの<br>マテリアルズインフォマティクスによる<br>高強度界面の設計技術』<br>(40分) | ○岩崎 富生((株)日立製作所)                            |
| 15:20～<br>15:25 | 休憩・準備   |   |
| 15:25～<br>16:05 | 『5G/6Gにおける材料技術と<br>有機/無機接合技術』<br>(40分)                        | ○八甫谷 明彦((株)ダイセル)、<br>森 邦夫、森 克仁((株)いおう化学研究所) |

( )内時間は、質疑応答時間を含む。

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。